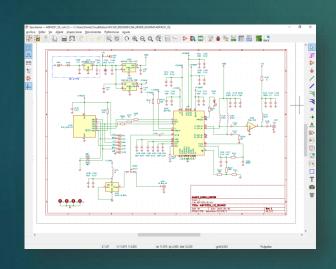
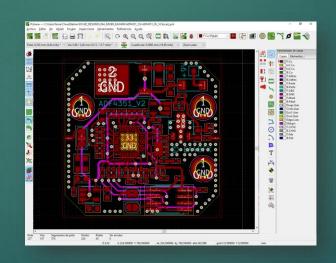
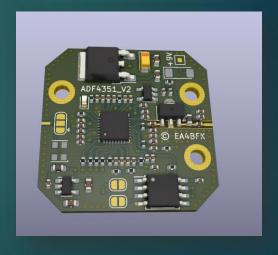


INTRODUCCIÓN A











Agenda

Parte I (8 de Octubre)

- ► Kicad EDA Descripción
- ▶ Flujo de Diseño
- **▶** EEschema
 - Visión General
 - ► Atajos de teclado y el Botón izquierdo
 - ► Librerías de Símbolos
 - ► Propiedades de los Símbolos
 - ► Creación de esquema sencillo
 - ▶ Trazado
 - Anotación
 - ▶ DRC
 - Asociación de Huellas
 - Netlist
 - ▶ Esquemas Jerárquicos o Anidados





Agenda

Parte II (29 de Octubre)

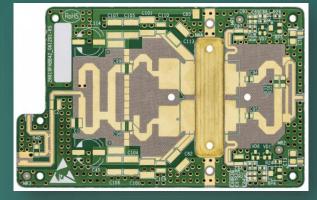
- Diseño de PCBs
 - ▶ Tipos de PCB y elementos que contiene (Capas, Materiales, etc)
- ▶ PcbNew
 - Visión General
 - Atajos de teclado y Ratón
 - ▶ Librerías de Huellas y Objetos 3D
 - ▶ Propiedades de la huellas
 - ▶ Reglas de Diseño
 - ▶ Importación de la Rejilla
 - ▶ Creación de un PCB.
 - Algunas Ideas
 - Demostración

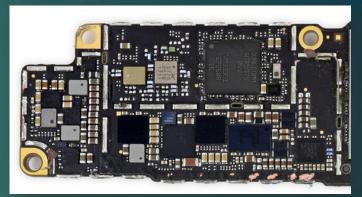


Diseño de PCB's

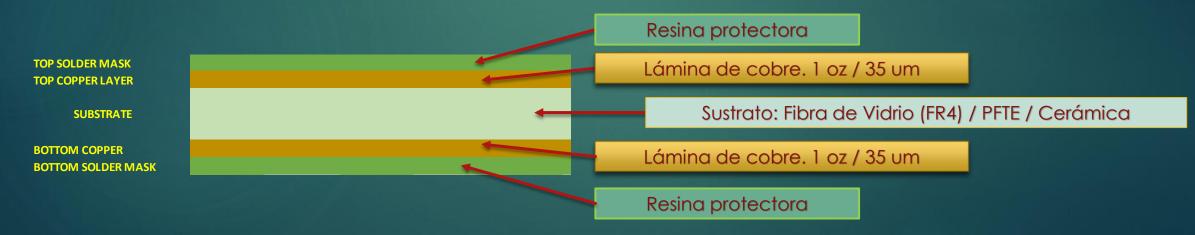
- ¿Qué es un Circuito Impreso o PCB? (Printed Circuit Board)
 - ► Es el soporte de los componentes electrónicos, que permite la interconexión entre ellos para permitir su funcionamiento.







Estructura de un PCB (2 Capas)





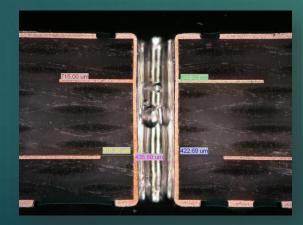
Diseño de PCB's

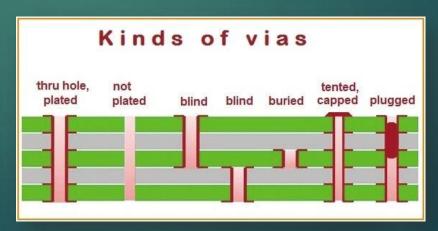
► Estructura de un PCB 4 capas





Vías, conexiones entre capas



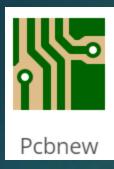


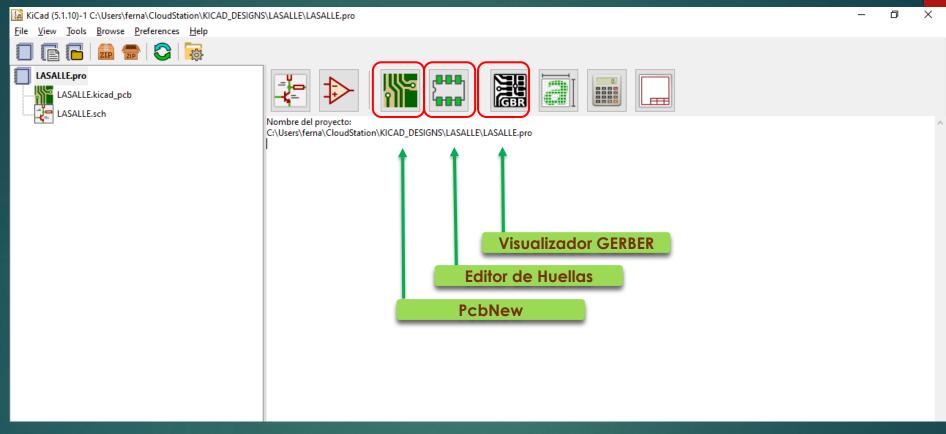


Kicad EDA - PCBnew









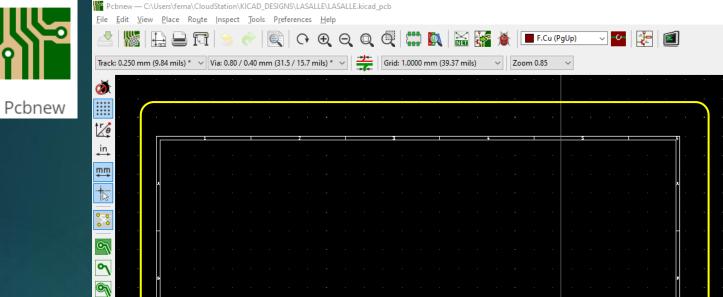


Backup file: "C:\Users\ferna\CloudStation\KICAD_DESIGNS\LASALLE\LASALLE.kicad_pcb-bak'

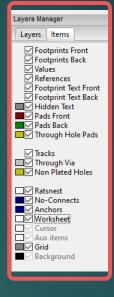


Ø

黑 **=**







Layers Manager

F.Cu

■ B.Cu

■ ✓ F.Adhes

B.Adhes

■ F.Paste

■ B.Paste

F.SilkS

■ B.SilkS

F.Mask

B.Mask

■ Dwgs.User

Cmts.User ■ Eco1.User

■ Edge.Cuts

■ ✓ Margin

F.CrtYd ■ B.CrtYd

F.Fab

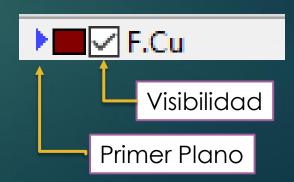
■ B.Fab

O

₩ 1 Layers Items

Selector de Visualización

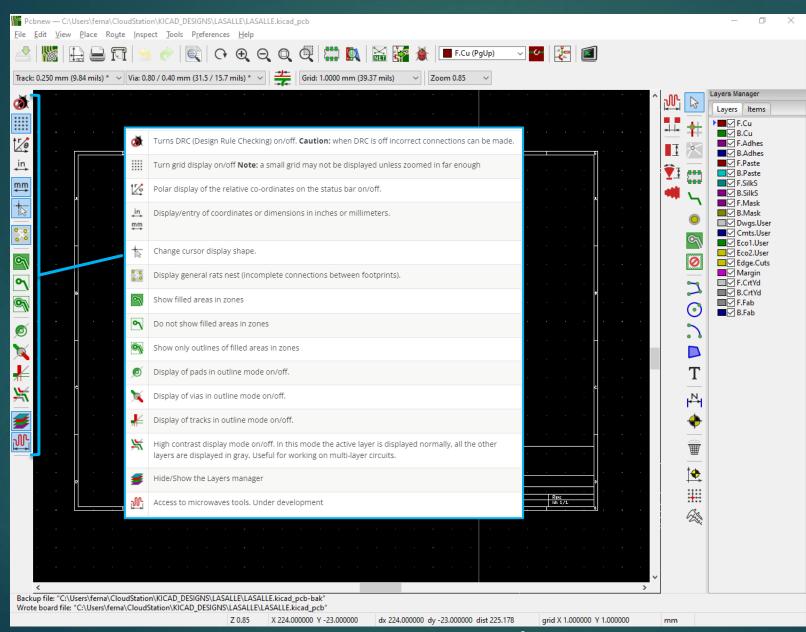
- Capas
- Objetos
- Colores





Wrote board file: "C:\Users\ferna\CloudStation\KICAD_DESIGNS\LASALLE\LASALLE.kicad_pcb" X 224.000000 Y -23.000000 dx 224.000000 dy -23.000000 dist 225.178 grid X 1.000000 Y 1.000000 Alejandro Fernández - ea4bfk@gmail.com

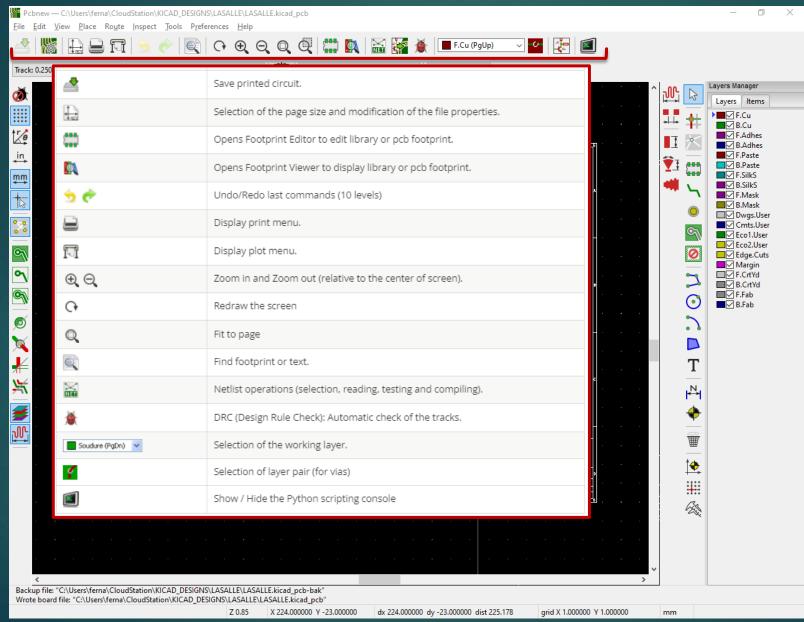








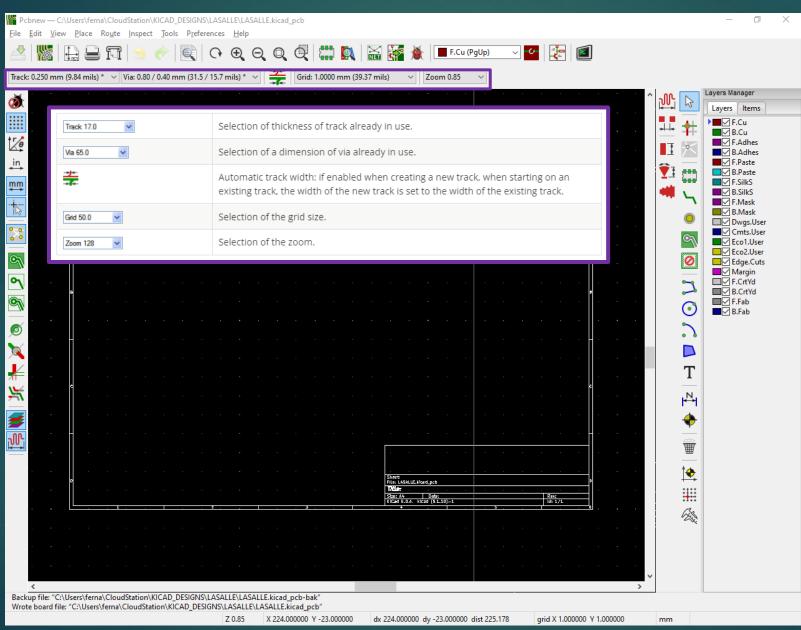








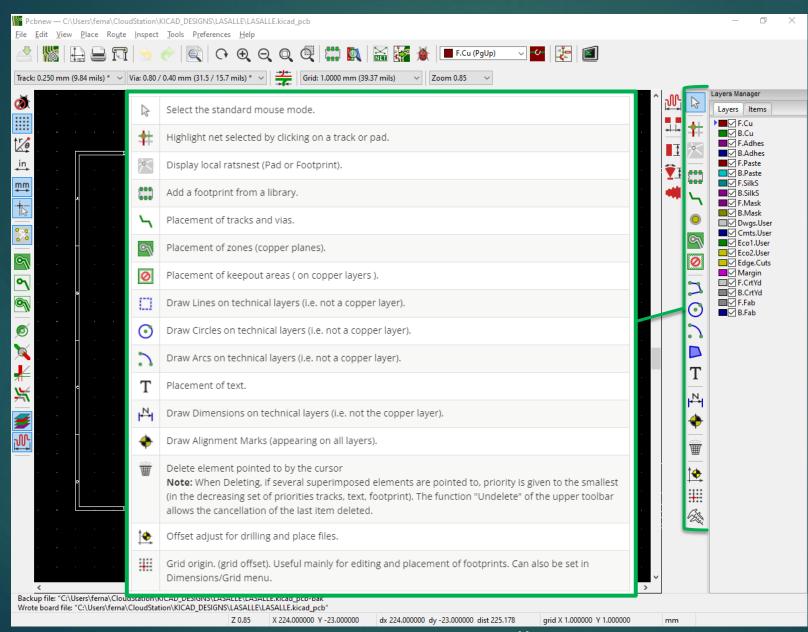
















PCBnew - Atajos de Teclado 1/2



 Existen múltiples atajos de teclado, que facilitan acciones de una forma muy sencilla e intuitiva. (Windows: Crtl+F1 / Mac: Cmd+F1)

GENERALES			
Shortcut	Action		
Ctrl+N	New		
Ctrl+O	Open		
Ctrl+S	Save		
Ctrl+Shift+S	Save As		
Ctrl+P	Print		
Ctrl+Z	Undo		
Ctrl+Y	Redo		
Ctrl+X	Cut		
Ctrl+C	Сору		
Ctrl+V	Paste		
Ctrl+F1	List Hotkeys		
Ctrl+,	Preferences		
F1	Zoom In		
F2	Zoom Out		
F3	Zoom Redraw		
F4	Zoom Center		
Home	Zoom Auto		
Ctrl+F5	Zoom to Selection		
Alt+3	3D Viewer		
Ctrl+U	Switch Units		
Space	Reset Local Coordinates		
S	Set Grid Origin		
Z	Reset Grid Origin		
Return	Mouse Left Click		
End	Mouse Left Double Click		
}	Increment Layer Transparency (Modern Toolset only)		
{	Decrement Layer Transparency (Modern Toolset only)		
Ctrl+Shift+X	Toggle Cursor Display (Modern Toolset only)		
Ctrl+Shift+M	Measure Distance (Modern Toolset only)		

PCBNEW			
Shortcut	Action		
P	Place Item		
0	Add Footprint		
Ctrl+Shift+V	Add Vias		
Ctrl+Shift+Z	Add Filled Zone		
Ctrl+Shift+K	Add Keepout Area		
Shift+C	Add a Zone Cutout		
Ctrl+>	Add a Similar Zone		
Ctrl+Shift+L	Draw Line		
Ctrl+Shift+C	Draw Circle		
Ctrl+Shift+A	Draw Arc		
Ctrl+Shift+P	Draw Graphic Polygon		
Ctrl+Shift+T	Add Text		
Ctrl+Shift+H	Add Dimension		
Ctrl+Shift+F	Place DXF		
X	Add New Track		
1	Switch Track Posture		
D	Drag Track Keep Slope		
V	Add Through Via		
Alt+Shift+V	Add Blind/Buried Via		
Alt+V	Add MicroVia		
6	Route Differential Pair (Modern Toolset only)		
7	Tune Single Track (Modern Toolset only)		
8	Tune Differential Pair Length (Modern Toolset only)		
9	Tune Differential Pair Skew (Modern Toolset only)		
Ctrl+<	Routing Options		
Ctrl+L	Length Tuning Settings (Modern Toolset only)		
1	Increase meander spacing by one step.		
2	Decrease meander spacing by one step.		
3	Increase meander amplitude by one step.		
4	Decrease meander amplitude by one step.		
Ctrl+Shift+R	Differential Pair Dimensions		
В	Fill or Refill All Zones		
Ctrl+B	Remove Filled Areas in All Zones		
Ins	Insert Corner (Modern Toolset only)		
U	Select Single Track		
I	Select Connected Tracks		
•	Toggle Highlight of Selected Net (Modern Toolset only)		
К	Track Display Mode		
Q	Custom Track/Via Size		
w	Switch Track Width To Next		
Shift+W	Switch Track Width To Previous		

	PCBNEW			
Shortcut	Action			
•	Increase Via Size			
\	Decrease Via Size			
Del	Delete Full Track			
Back	Delete Track Segment			
G	Drag Item			
С	Copy Item			
M	Move Item			
T	Get and Move Footprint			
Ctrl+M	Move Item Exactly			
Ctrl+R	Position Item Relative			
F	Flip Item			
R	Rotate Item			
Shift+R	Rotate Item Clockwise (Modern Toolset only)			
<	Select Layer and Add Through Via			
Alt+<	Select Layer and Add Blind/Buried Via			
Ctrl+D	Duplicate Item			
Ctrl+Shift+D	Duplicate Item and Increment			
Ctrl+T	Create Array			
L	Lock/Unlock Footprint			
Ctrl+F	Find Item			
E	Edit Item			
Ctrl+E	Edit with Footprint Editor			
PgUp	Switch to Component (F.Cu) layer			
PgDn	Switch to Copper (B.Cu) layer			
F5	Switch to Inner layer 1			
F6	Switch to Inner layer 2			
F7	Switch to Inner layer 3			
F8	Switch to Inner layer 4			
Shift+F5	Switch to Inner layer 5			
Shift+F6	Switch to Inner layer 6			
+	Switch to Next Layer			
-	Switch to Previous Layer			
Alt+1	Switch Grid To Fast Grid1			
Alt+2	Switch Grid To Fast Grid2			
N	Switch Grid To Next			
Shift+N	Switch Grid To Previous			
Ctrl+H	Toggle High Contrast Mode			

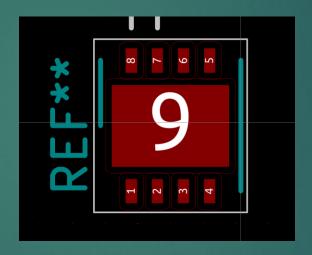


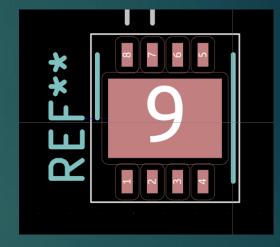
PCBnew - Atajos de Teclado 2/2 y Ratón



FOOTPRINT EDITOR			
Shortcut	Action		
Ctrl+Shift+L	Draw Line		
Ctrl+Shift+C	Draw Circle		
Ctrl+Shift+A	Draw Arc		
Ctrl+Shift+P	Draw Graphic Polygon		
Ctrl+Shift+T	Add Text		
Ctrl+Shift+N	Place the Footprint Anchor		
Del	Delete Full Track		
М	Move Item		
Ctrl+M	Move Item Exactly		
R	Rotate Item		
/	Switch Track Posture		
E	Edit Item		
Ctrl+D	Duplicate Item		
Ctrl+Shift+D	Duplicate Item and Increment		
Ctrl+T	Create Array		
Alt+1	Switch Grid To Fast Grid1		
Alt+2	Switch Grid To Fast Grid2		
N	Switch Grid To Next		
Shift+N	Switch Grid To Previous		
PgUp	Switch to Component (F.Cu) layer		
PgDn	Switch to Copper (B.Cu) layer		
Ctrl+H	Toggle High Contrast Mode		
F9	Switch to Legacy Toolset (not all features will be		
re	available		
F12	Switch to Modern Toolset with software graphics (fall-		
1 14	back)		
F11	Switch to Modern Toolset with hardware-accelerated		
111	graphics (recommended)		

- Uso del ratón
 - ► En PCBnew el objeto seleccionado si se destaca





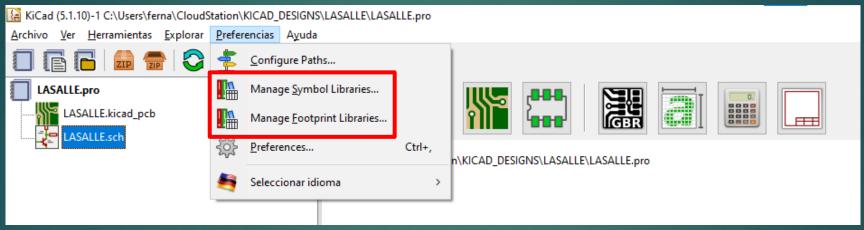
▶ Rueda: Zoom In, Zoom Out



Librerías de Huellas y objetos 3D 👭



- La Instalación incluye todas las librerías de símbolos, huellas y modelos 3D que ofrece Kicad.org
- El Path a los ficheros de Librerías se puede modificar en Preferencias del menú Proyecto de Kicad



- Otras fuentes de librerías de símbolos y huellas:
 - ► SnapEDA https://www.snapeda.com/
 - Webs de Distribuidores (Mouser, Digi-Key, Farnell,...)
 - Crearlo con el Editor de Huellas



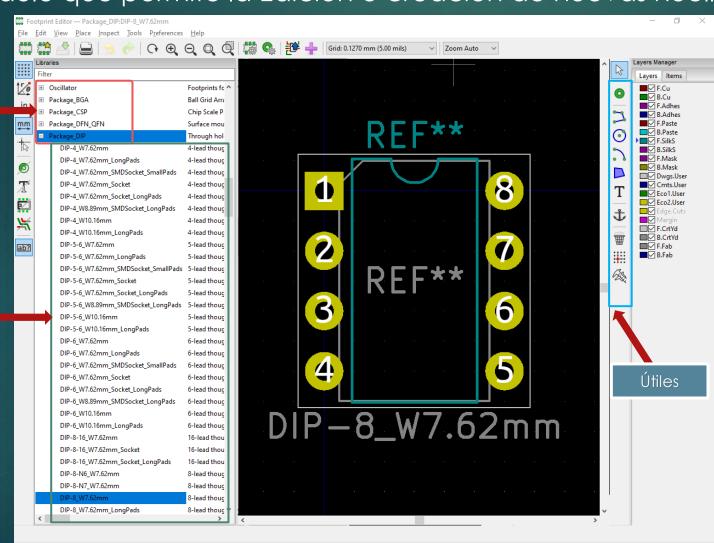


Editor de Huellas





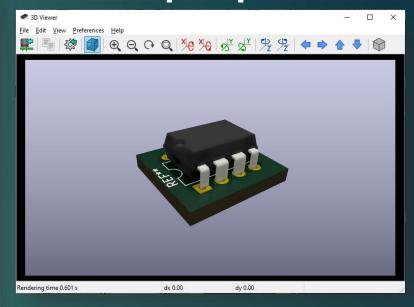
Módulo que permite la Edición o creación de nuevas huellas para PCBnew



dx 5.461000 dy -5.334000 dist 7.634

X 5.461000 Y -5.334000

[Alt +3]



Librerías de huellas https://www.snapeda.com/

Librerías 3D https://www.3dcontentcentral.es/



Librerías

Huellas

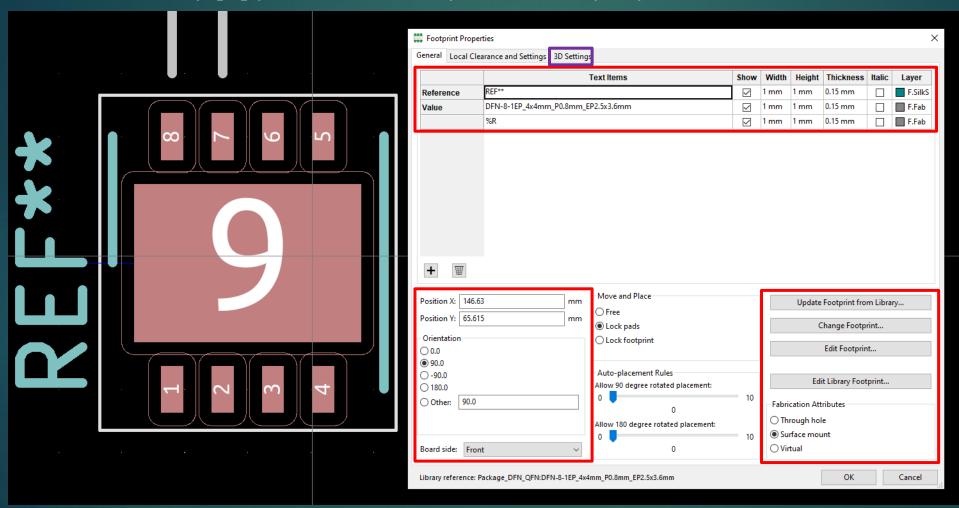
grid X 0.127000 Y 0.127000

Propiedades de las huellas





Seleccionar y [e] para visualizar y editar las propiedades



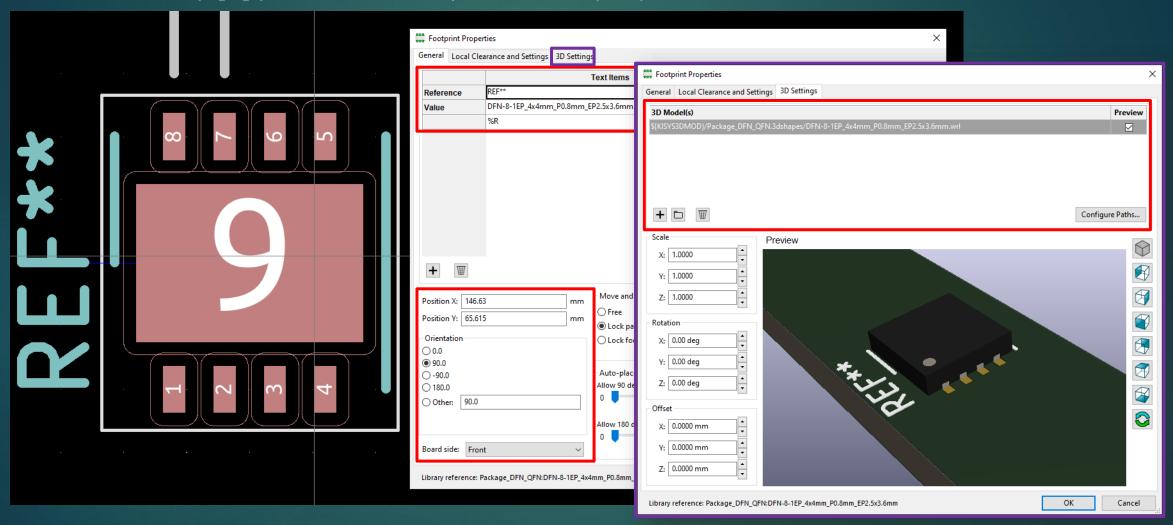


Propiedades de las huellas





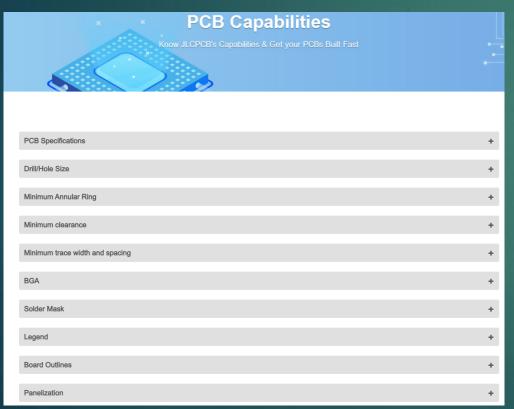
Seleccionar y [e] para visualizar y editar las propiedades





- Reglas definidas por los fabricantes de PCB y que se pueden incorporar al diseño para evitar errores de fabricación
- Información disponible en las webs de los Fabricantes

https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities



Features	Capability	Notes	Patterns
Layer count	1,2,4,6 layers	The number of copper layers in the board.	
Controlled Impedance	4/6 layer, default layer stack-up		
Material	FR-4	FR-4 Standard Tg 130-140/Tg 155	FR-4 Copper Preprog Copper
		7628 Prepreg 4.6	
Dielectric constant	4.5(double-sided PCB)	2313 Prepreg 4.05	
		2116 Prepreg 4.25	
Max. Dimension	400x500mm	The maximum dimension JLCPCB can accept	x y
Dimension Tolerance	±0.2mm	±0.2mm for CNC routing, and ±0.4mm for V-scoring	
Board Thickness	0.4/0.8/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0mm	The thickness of finished board.	I
Thickness Tolerance (Thickness≥1.0mm)	± 10%	e.g. For the 1.8mm board thickness, the finished board thickness ranges from 1.44mm(T-1.8×10%) to $1.78mm(T+1.8\times10\%)$	
Thickness Tolerance (Thickness<1.0mm)	± 0.1mm	e.g. For the 0.8mm board thickness, the finished board thickness ranges from 0.7mm(T-0.1) to 0.9mm(T+0.1).	
Finished Outer Layer Copper	1 oz/2 oz (35um/70um)	Finished copper weight of outer layer is 1oz or 2oz.	Top Layer 10:00 635/rvn Layer 2 Layer 3 Bottom Layer
Finished Inner Layer Copper	0.5 oz (17.5um)	Finished copper weight of inner layer is 0.5oz by default.	Top Layer Layer 2 8 5038 017 Layer 3 9 5038 017 Layer 3 9 5038 017mm Bolton Layer



- Reglas definidas por los fabricantes de PCB y que se pueden incorporar al diseño para evitar errores de fabricación
- Información disponible en las webs de los Fabricantes

https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities

X PCB Capabilities Know JLCPCB's Capabilities & Get your PCBs Built Fast	=
PCB Specifications	+
Drill/Hole Size	+
Minimum Annular Ring	+
Minimum clearance	+
Minimum trace width and spacing	+
BGA	+
Solder Mask	+
Legend	+
Board Outlines	+
Panelization	+

Features	Capability	Notes	Patterns
Drill Hole Size	0.20mm-6.30mm	Min. drill size is 0.20mm. Max. drill size is 6.30mm.	Maximum: 6 3mm Minimum; 0 2mm
Drill Hole Size Tolerance	+0.13/-0.08mm	e.g. for the 0.6mm hole size, the finished hole size between 0.52mm to 0.73mm is acceptable.	
Blind/Buried Vias	Don't support	Currently we don't support Blind/Buried Vlas, only make through holes.	Bind Via Through hole Buried Via
Min. Via hole size	0.2mm	For Single&Double Layer PCB, the minimum via hole size is 0.3mm;For Multi Layer PCB, the minimum via hole size is 0.2mm	Hole Size: 0.2mm
Min. Via diameter	0.4mm	For Single&Double Layer PCB, the minimum Via diameter is 0.0mm,For Multi Layer PCB, the minimum via diameter is 0.4mm.	Diameter: 0.4mm
PTH hole Size	0.20mm - 8.35mm	The annular ring size will be enlarged to 0.15mm in production.	Maximum: 6.35mm Minimum: 0.20mm
Pad Size	0.70mm- 6.35mm	The pad hole size will be enlarged 0.15mm in production.	Maximum: 6.35mm Minimum: 0.70mm

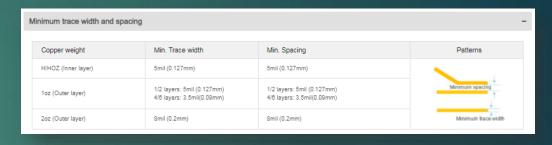




- Reglas definidas por los fabricantes de PCB y que se pueden incorporar al diseño para evitar errores de fabricación
- Información disponible en las webs de los Fabricantes

https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities

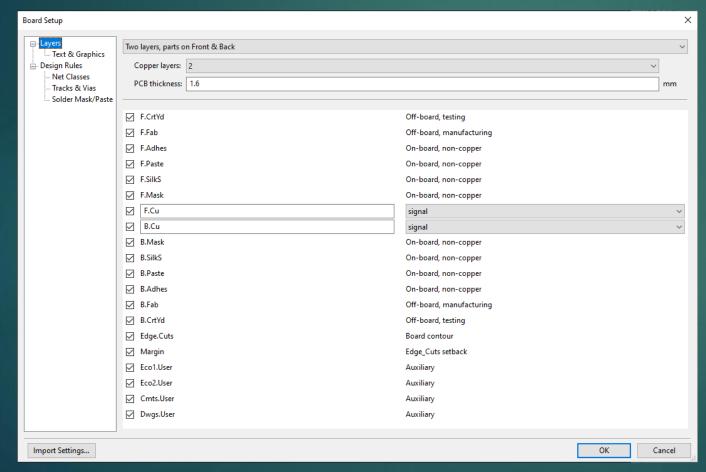




egend -			
Features	Capabilities	Notes	Patterns
Minimum Line Width	6 mil (0.153mm)	Characters width less than 6mil(0.153mm) will be unidentifiable.	
Minimum text height	32 mil (0.8mm)	Characters height less than 32mil(0.8mm) will be unidentifiable.	
Character width to height ratio	1:8	The preferred ratio of width to height is 1:8.	Vidth 0.15mm Height 0.9mm Vidth 0.15mm Vidth
Pad To Silkscreen	0.15mm	The Minimum Distance Between Pad and Silkscreen is 0.15mm.	0.15mm

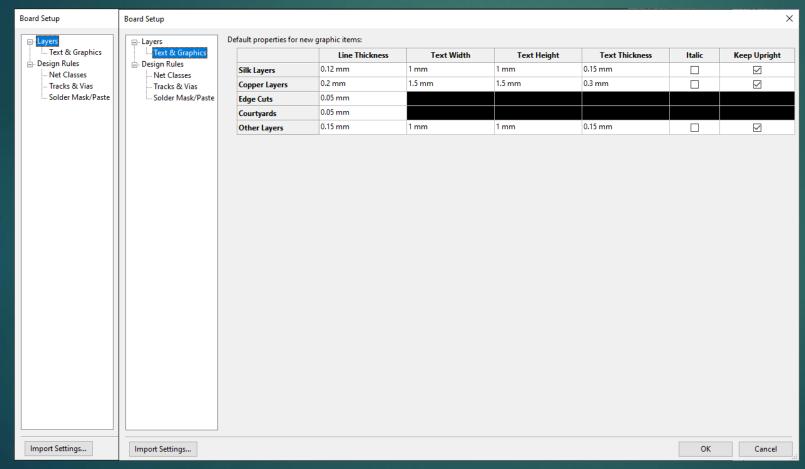


- Inclusión de la Reglas de Diseño en PCBnew
 - Mediante el icono (Board Setup) ó > File > Board Setup accedemos a las ventanas de las reglas de diseño



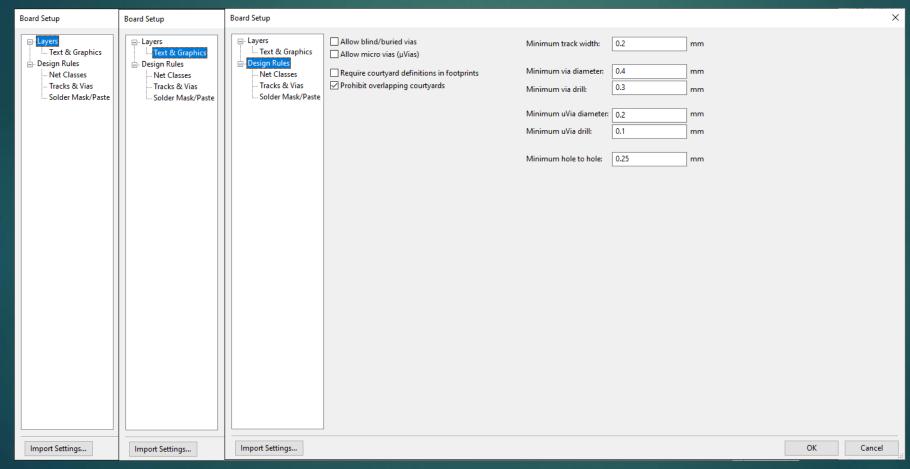


- Inclusión de la Reglas de Diseño en PCBnew
 - Mediante el icono (Board Setup) ó > File > Board Setup accedemos a las ventanas de las reglas de diseño



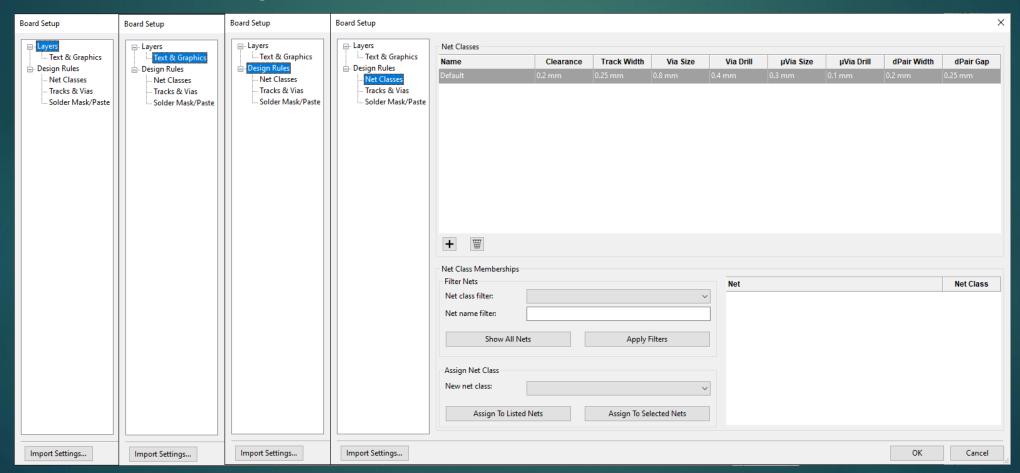


- Inclusión de la Reglas de Diseño en PCBnew
 - Mediante el icono (Board Setup) ó > File > Board Setup accedemos a las ventanas de las reglas de diseño





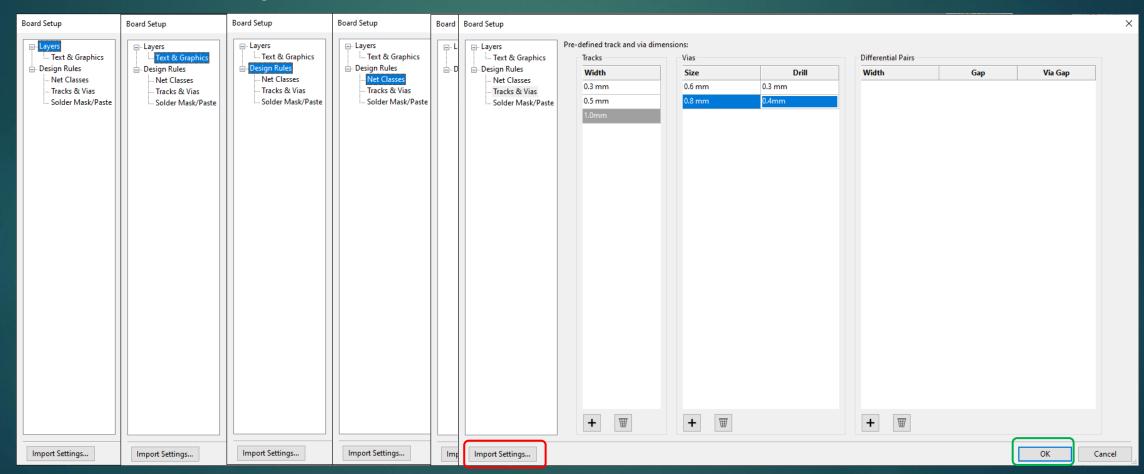
- Inclusión de la Reglas de Diseño en PCBnew
 - Mediante el icono (Board Setup) ó > File > Board Setup accedemos a las ventanas de las reglas de diseño







- Inclusión de la Reglas de Diseño en PCBnew
 - Mediante el icono (Board Setup) ó > File > Board Setup accedemos a las ventanas de las reglas de diseño



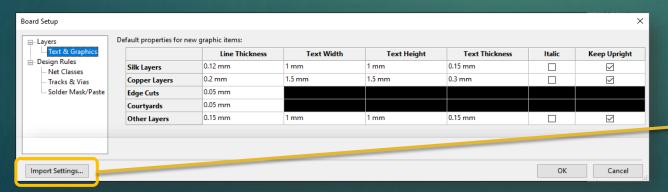




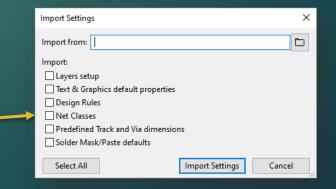


- Las reglas de diseño se guardan en el fichero del Proyecto (*.pro) no en el fichero de PCBnew (*.kicad_pcb)

 - ▶ Abrir con PCBnew el fichero del PCB que se crea por defecto e incluir todas las reglas de diseño del fabricante, así como diversos anchos de pista y tamaños de vías.
 - Guardar el proyecto
 - En cualquier otro proyecto, en lugar de volver a entrar las Reglas de Diseño, podemos importarlas desde este proyecto genérico con el botón Import Settings de la ventana Board Setup y seleccionando que ajustes de reglas queremos importar



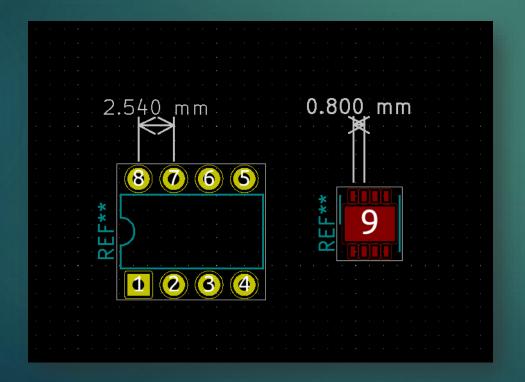
Placas_JLPCB.kicad_pcb

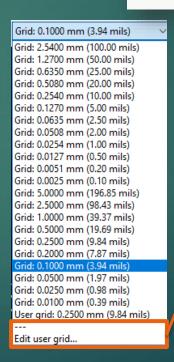


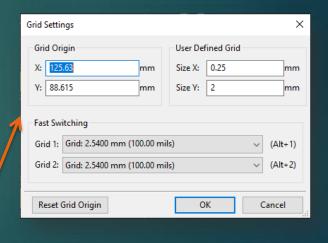


PCBnew- Uso de la rejilla

- Posiciones en la hoja de diseño donde se anclan componentes, pistas, textos
 - Standard habitual con medidas en "mils" (1 mil = 1 milésimo de Pulgada = 0,0254 mm)
 - Nuevos componentes con medidas en mm
- TIP
- Escoger la rejilla (Grid) igual a la mitad de la separación de las patillas de los componentes con mas pines. (Circuitos Integrados por ejemplo)
- Modificación del Origen (0,0) de la rejilla, mediante el icono









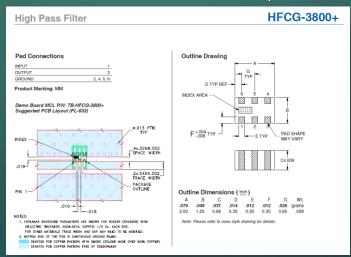
Creación de un PCB. Algunas ideas

- Decidir la tecnología a emplear (PTH o SMD)
- Definir las medidas de la caja metálica que vamos a emplear para adecuar el PCB
 - http://www.schubert-gehaeuse.de/weissblechgehaeuse.html





- Revisar los data sheets de los componentes a emplear, especialmente los semiconductores, circuitos integrados, componentes especiales y verificar que las huellas a emplear son adecuadas y las medidas son correctas
 - ▶ Tamaño de los Pads, recomendaciones de trazado de pistas





Creación de un PCB. Proceso



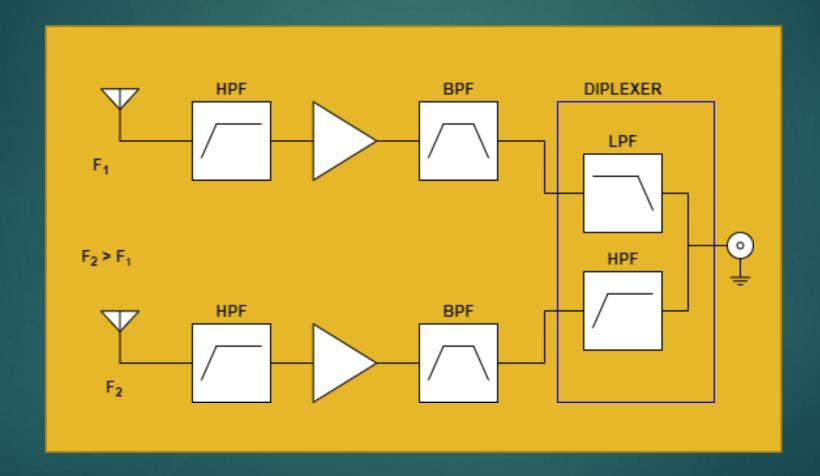
- Revisar nuevamente el Esquema y verificar la correcta asociación de huellas a cada componente.
- Abrir PCBnew
- Importar Reglas de Diseño
- Establecer la rejilla inicial (por ejemplo 1mm)
- Importar el Netlist del Esquema
- Dibujar el contorno del PCB en función del tamaño de la caja a emplear
- Mover y colocar los taladros en las esquinas del PCB
- Mover y colocar las huellas de los componentes / Mirar Esquema periódicamente
 - Separación entre componentes
- Trazar las Pistas de Conexión
 - Conexiones cortas. Evitar ángulos de 90°
- Crear Planos de masa si son necesarios
- Verificar con DRC



Creación de un Esquema Sencillo



► LNA Doble con Diplexor para recepción con SDR

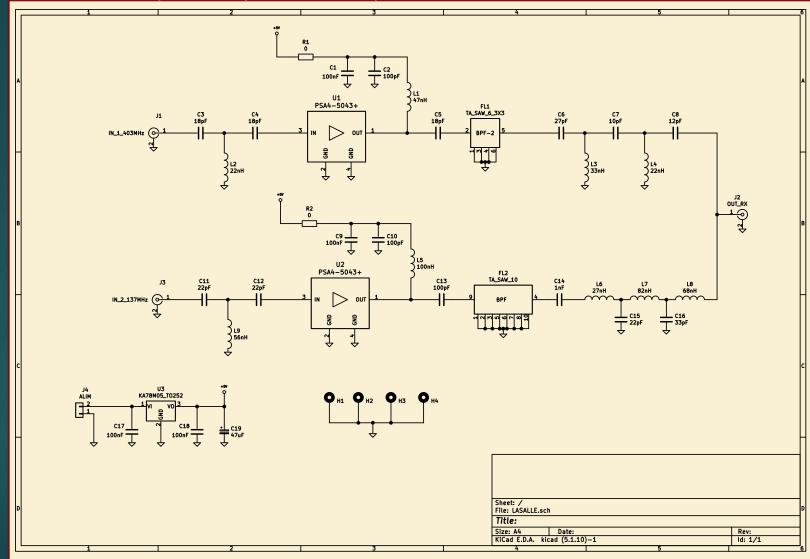




Creación de un Esquema Sencillo



▶ LNA Doble con Diplexor para recepción con SDR





Creación de un Esquema Sencillo









Preguntas



Enlaces interesantes



Kicad https://www.kicad.org/

Draw.io https://www.diagrams.net/

Librerías de Símbolos y huellas https://www.snapeda.com/

Tutoriales de Kicad https://www.youtube.com/user/contextualelectronic/playlists

Librerías 3D https://www.3dcontentcentral.es/

Cajas metálicas http://www.schubert-gehaeuse.de/weissblechgehaeuse.html



Agenda

Parte III (5 de Noviembre)

- Diseño PCB para RF.
- Proceso de Diseño. Objetivos / Especificaciones del dispositivo
 - ► Esquema de Bloques
 - ► Simulación con QUCS Studio
 - Esquema con Kicad
 - ▶ PCB con Kicad
 - ▶ Diseño de PCBs para RF.
 - ▶ Tipos de pistas de RF (Microstrip, CPWG, Stripline, etc)
 - ▶ Cálculo de CPWG
 - ▶ Diseñando pistas de RF con KICAD.
 - ▶ Los errores mas habituales y como evitarlos
 - Ejemplos

